シグマデルタ DAC 信号発生回路でのディジタル歪補正技術

山田 貴文* 若林 和行 上森 聡史(群馬大学) 小林 修(半導体理工学研究センター) 加藤 啓介 小林 春夫(群馬大学)

Digital Compensation Techniques for Distortion in Sigma-Delta DAC

Takafumi Yamada^{*}, Kazuyuki Wakabayashi, Satoshi Uemori (Gunma University) Osamu Kobayashi (Semiconductor Technology Academic Research Center) Keisuke Kato, Haruo Kobayashi (Gunma University)

This paper describes digital compensation techniques for distortion (caused by nonlinearities of multi-bit DACs and the following analog filter) in Sigma-Delta DACs for single and two-tone sine wave signals generation used for LSI testing. We propose two techniques; one is to use two Sigma-Delta DACs with phase-shifted inputs and the following analog adder, and the other is to use one Sigma-Delta DAC with the input alternately phase-shifted for each period. We present their structures and operations as well as their Matlab simulation results.

キーワード:シグマデルタDAC,信号発生,ディジタル補正,歪み,LSIテスト, ディジタル・アシスト・アナログ・テスト技術

(Sigma-Delta DAC, Signal Generation, Digital Compensation, Distortion, LSI Testing, Digitally-Assisted Analog Test Technology)

1. はじめに

半導体デバイスの量産出荷時に故障の有無およびその 所望の性能が達成されているかを判別するためのテスト が行われる. ミックストシグナル SOC 等のアナログ回 路部を LSI 内に含む場合にはそのテスト容易化技術が大 きな課題になってきている [1-3].

筆者等は先行研究[4-6] をもとに ADC 等のアナログ回路部のテストのための歪の小さい正弦波信号および2トーン信号を任意波形発生器 (Arbitrary Waveform Generator: AWG)を用いて発生する方式を検討した[7,8]. この論文では[7]で記述したナイキスト DAC の場合の手法をシグマデルタ DAC [9,10] に適用する場合の検討結果を示す.

提案する手法は入力信号源として用いる単一正弦波お よび 2 トーン信号を発生するためのシグマデルタ DAC 回路で,最終段のマルチビット DAC,アナログフィルタ の非線形性をディジタル入力の工夫により(プリディス トーションすることで)高調波,相互変調歪をキャンセ ルする.これにより,被試験デバイスへの入力信号とし て歪みの少ない単一正弦波,2 トーン信号が生成できる. 提案構成では,単一正弦波信号生成の際にマルチビット DAC,アナログフィルタの非線形性によって発生する 3 次高調波をキャンセルでき,また2 トーン信号を生成す る場合の3次相互変調歪をキャンセルできる. (なお,2 トーン信号は通信用アナログ回路(ADC等)のテストで必 要である [11]).

提案するシグマデルタ DAC の手法は BIST (Built-In Self-Test), BOST (Built-Out Self-Test) としても,また AWG で, DSP のプログラミングにより実現することも できる.

2. シグマデルタ DAC

シグマデルタ DAC は、その大部分をディジタル回路で構成されているため、半導体デバイスの高集積化・微細化に伴い低消費電力化・高速化・高精度化が期待できる [9,10]. デルタシグマ DAC はオーバーサンプリングとノイズシェイプ手法により高精度・広帯域の DA 変換が可能となる. ここでは、デルタシグマ DAC の構成を図1に示すように前段のディジタル回路で構成するループフィルタと後段のマルチビット DAC で構成する場合を考える.

(1) オーバーサンプリング: 入力信号帯域 f BW (ナ イキスト周波数)の2倍以上の周波数でサンプリングを行 う手法をオーバーサンプリングという.サンプリング周波 数の半分 f s /2 と信号帯域との比はオーバーサンプリング (OSR: Oversampling Ratio) と呼ばれる.変調器への入力 信号は多ビットのディジタル信号である. (2) ノイズシェイプ手法: 量子化ノイズに周波数 特性を持たせることをノイズシェイピングという.シグマ デルタ 変調方式では,量子化器を帰還ループ内に設置する ことで量子化ノイズに周波数特性を持たる.ループフィル タに積分器(ローパスフィルタ)を用いることで低域の量 子化ノイズを低減させる方式をローパスシグマデルタ変調 器と呼ぶ.(これに対し,主に高周波数域の量子化ノイズ低 減を目的に考案されたのがバンドパスシグマデルタ 変調 器である.バンドパスシグマデルタ変調器では帰還ループ 内に Q の高いバンドパスフィルタを設置する.)本論文で はローパスシグマデルタ DA 変調器を使用する場合を検討 する.

3. 任意波形発生器の構成と動作

ここでは提案するシグマデルタ DAC を任意波形発生器 を用いて実現する場合を考える.任意波形発生器は、図2の ように構成されている.DSP で生成するディジタル信号を DAC でアナログ信号に変換する.このとき,DAC の特性が 3次歪みを有すると、出力信号に3次高調波や相互変調歪が 発生してしまう.ここでは簡単のため DAC の特性を式(1) に示すように近似する.

Y = aX + bX³ (a:1次係数, b:3次歪).....(1)
 (1) 単一正弦波発生 AWG 入力信号 X として式
 (2)のような単一正弦波を入力する.

 $X = A\sin(2\pi f_{in}t)....(2)$

式(2)を式(1)入力すると出力信号Yは式(3)のようになる.

$$Y = aA\sin(2\pi f_{in}t) + b(A\sin(2\pi f_{in}t))^3$$

$$= (aA + \frac{3bA^3}{4})\sin(2\pi f_{in}t) - \frac{bA^3}{4}\sin(2\pi(3f_{in})t) \dots \dots \dots (3)$$

式(3)からわかるように、出力に3次高調波3finが生じる. (2) 2トーン発生AWG 入力信号Xとして式(4) に示す周波数fiとf2の2トーンを入力する.

式(4)を式(1)入力すると出力信号Yは式(5)となる.

$$Y = a(A\sin(2\pi f_1 t) + B\sin(2\pi f_2 t)) + b(A\sin(2\pi f_1 t) + B\sin(2\pi f_2 t))^3$$

= $(aA + \frac{3}{4}bA^3 + \frac{3}{2}bAB^2)\sin(2\pi f_1 t) + (aB + \frac{3}{4}bB^3 + \frac{3}{2}bA^2B)\sin(2\pi f_2 t)$
 $-\frac{3}{4}bA^2B\sin 2\pi(2f_1 + f_2)t + \frac{3}{4}bA^2B\sin 2\pi(2f_1 - f_2)t$
 $-\frac{3}{4}bAB^2\sin 2\pi(2f_2 + f_1)t + \frac{3}{4}bAB^2\sin 2\pi(2f_2 - f_1)t$
 $-\frac{1}{4}bA^3\sin(2\pi(3f_1)t) + \frac{3}{4}bB^3\sin(2\pi(3f_2)t).....(5)$

式(5)からわかるように、3 次高調波 3f1, 3f2の歪および、3 次相互変調歪 2f1-f2, 2f2-f1, 2f1+f2, 2f2+f1 が生じる.特に、3 次相互変調歪 2f1-f2 と 2f2-f1 は信号帯域近傍に発生する.こ

れは後段のアナログフィルタで除去することが困難である.

3. 提案1:位相差信号合成型シグマデルタ DAC

後段のマルチビット DAC が非線形性を有すると,従来の シグマデルタ DAC で単一正弦波入力の場合は出力に 3 次高 調波,2トーン入力の場合は出力に 3 次高調波・相互変調歪 が発生する.それを改善するためにナイキスト DAC の場合 と同じように[7],シグマデルタ DAC を 2 つ使用し出力を 加算する構成を提案する(図 3).(これは[12]のパワーア ンプ構成にヒントを得ている.)一方の DAC にディジタル 入力 X1,もう一方の DAC に X2 を入力する.2 つの DAC からそれぞれアナログ出力 Y1 と Y2 が出力され,加算器に よって Y1 と Y2 を加算し最終的な出力 Y を得る.ここでデ ィジタル入力 X1 と X2 に位相差を与えることによって,出 力 Y の 3 次高調波や 3 次相互変調歪をキャンセルする方式 を提案する.

最初に2つのシグマデルタ DAC の特性は式(1)と等しい とした場合を考える.

(1) 単一正弦波発生の場合 ディジタル入力信号 X1 と X2 にそれぞれ式(6),式(7)に示すように位相差を与え る.

 $X1 = A\sin((2\pi f_{in}t) + \pi/6)$ (6)

 $X2 = A\sin((2\pi f_{in}t) - \pi/6)$ (7)

これらから、アナログ出力Yを計算すると、式(8)となる.

$$Y = 1.7(aA + \frac{3bA^3}{4})\sin(2\pi f_{in}t)....(8)$$

式(8)からわかるように、3 次高調波 3fin の項がキャンセルされている.また、式(7)を式(3)と比較すると基本波の項が1.7倍されていることがわかる.

これらは図4のようにX1とX2の3次高調波3finの位相 差がπ,基本波finの位相差がπ/3となるためである.

(2) **2トーン発生**の場合 ディジタル入力信号 X1 と X2 を式(9)と式(10)のように与える.

 $X1 = A\sin((2\pi f_1 t) + \frac{\pi}{6}) + B\sin((2\pi f_2 t) - \frac{\pi}{6}) \dots (9)$

$$X2 = A\sin((2\pi f_1 t) - \frac{\pi}{6}) + B\sin((2\pi f_2 t) + \frac{\pi}{6}) \dots (1 \ 0)$$

これから、アナログ出力 Y を計算すると、式(1 1)となる.

$$Y = \sqrt{3}(aA + \frac{3}{4}bA^3 + \frac{3}{2}bAB^2)\sin(2\pi f_1 t) + \sqrt{3}(aB + \frac{3}{4}bB^3 + \frac{3}{2}bA^2B)\sin(2\pi f_2 t)$$

$$-\frac{3\sqrt{3}}{4}bA^{2}B\sin 2\pi(2f_{1}+f_{2})t-\frac{3\sqrt{3}}{4}bAB^{2}\sin 2\pi(2f_{2}+f_{1})t\dots(1\ 1\)$$

式(11)を式(5)と比較すると、3次高調波 3f₁, 3f₂および 信号帯域近傍の相互変調歪 2f₁-f₂, 2f₂-f₁位相差が π となる ためキャンセルされる.

〈3・2〉 2つの DAC の特性間にばらつきがある場合 2 つの DAC の特性を式(1)と等しいと仮定したが,実際に は最終段のマルチビット DAC(およびその後段のアナログ フィルタ)の特性は異なる. そこで DAC1 と DAC2 の特性 が異なる場合を考え, DAC1 と DAC2 の特性をそれぞれ式 (1 2), (1 3)と表現する.

 $Y1 = a_1 X_1 + b_1 X_1^3 \dots (1 \ 2)$

 $Y2 = a_2 X_2 + b_2 X_2^3 \dots (1 \ 3)$

ー般的な条件として $a_1 \neq a_2$, $b_1 \neq b_2$ とする. この場合, 3 次 歪 b の値が異なるため<3.1> の方法では 3 次高調波・相互 変調歪を完全にはキャンセルすることができない. 単一正 弦波発生の場合では式(6), (7)のような位相差を与えても 計算上でもキャンセルできず歪が残る. 2 トーン発生の場合 でも式(9), (10)のような位相差を与えても歪が残る.

この問題を軽減するために図5に示すダイナミックエレメ ントマッチング構成を提案する.図5の構成では,信号の経 路を2つ増やし,1クロック毎に経路の切り替えを行う.具 体的には図6の(a)と(b)のような経路に切り替える.図6(a) では,X1をDAC1に入力し,X2をDAC2に入力する.図 6(b)では,X1をDAC2に入力し,X2をDAC1に入力する.

4. 提案2:位相差切り替え型シグマデルタ DAC

前述のようにシグマデルタ DACを2つと加算器およびダ イナミックマッチングを用いる構成で3次高調波と相互変 調歪をキャンセルできるが、ハードウェア構成が複雑にな る.そこで、DACや加算器を追加せずに3次高調波と相互 変調歪をキャンセルできる構成として位相差切り替え型構 成を提案する(図7)[7].その動作は1クロック毎に異な る位相差の信号 Din を入力して出力の3次高調波、相互変 調歪をキャンセルする.

(1) 単一正弦波発生の場合 入力信号 Din は1クロック毎に式(14).(15)を切り替える.

 $X1 = A\sin((2\pi f_{in}t) + \pi/6) \dots (1 \ 4)$

 $X2 = A\sin((2\pi f_{in}t) - \pi/6)$ (1 5)

式(14), (15)からわかるように位相差を+ $\pi/6$ と $-\pi/6$ に切り替える.

(2) **2トーン発生**の場合 入力信号 Din は 1 クロック 毎に式(16), (17)を切り替える.

$$X1 = A\sin((2\pi f_1 t) + \frac{\pi}{6}) + B\sin((2\pi f_2 t) - \frac{\pi}{6}) \dots (1 \ 6)$$

式(16), (17)に示すように単一正弦波と同じように各項 の位相差を+ $\pi/6$ と- $\pi/6$ に切り替える.

5. 提案手法のシミュレーションによる確認

シグマデルタ DAC 信号発生回路を用いた歪補正技術の 2つの提案手法の効果を確認するために Matlab シミュレ ーションを行った.シミュレーション上でのシグマデルタ DAC 構成は図 8 に示すように 1 次ループフィルタとマルチ ビット DAC から構成した.マルチビット DAC は式(1)を用 いてモデル化したものを使用した.モデル化した DAC の係 数 a, b はそれぞれ a=1, b=-0.005 とした.1 次ループフィル タの入出力での伝達関数は式(18)となる.

 $Y(z) = X(z) + (1 - z^{-1})E(z) \dots (1 \ 8)$

式(18)よりノイズに対して1次ノイズシェイプが係るこ とがわかる.図9(a),(b)は従来構成のシミュレーションを行 った結果である.図9(a)の単一正弦波,図9(b)の2トーン信 号ともに3次高調波歪と相互変調歪が確認できる.

4.1 提案1:位相差信号合成型シグマデルタ DAC のシ ミュレーション検証

図 10(a), (b)に2つの DAC 出力を加算する構成である図 3のモデルをシミュレーションした結果を示す.図9と比較 すれば3次高調波歪と相互変調歪がキャンセルされている ことが確認でき,式(8),(11)が検証できた.

しかし, DAC 特性にばらつきを持たせるため $a_1 \neq a_2(a_1=1, a_2=0.9), b_1 \neq b_2(b_1=-0.005, b_2=-0.006)の条件でシ$ ミュレーションを行うと図 11(a), (b)となる. 図 11 より 3 次高調波歪及び相互変調歪をキャンセルできていないことがわかる. そこで, 条件を同じにして図 5 のようなダイナミックエレメントマッチング構成でのシミュレーションを行った. その結果は, 図 12(a), (b)となり DAC 特性にばらつきを持たせても 3 次高調波歪及び相互変調歪をキャンセル可能なことがわかる.

これらのシミュレーションにより 2 つの DAC の出力を 加算する構成は歪補正に効果があることが確認できた.また、この構成の問題点であった DAC 特性のばらつきによる 影響もダイナミックエレメントマッチング構成を用いれば 解決できることが確認できた.

4.2 提案2:位相差切り替え型シグマデルタ DAC

次に位相差切り替え型のシミュレーションを行った結果 を示す.シミュレーション結果を、図 13(a), (b)に示す.提 案手法により 3 次高調波歪及び相互変調歪がキャンセルさ れていることがわかる.

位相差を切り替えることが原因でfs/2付近に大きなスプリ アスが生じるが、これは信号帯域より十分高域であるため 後段のアナログローパスフィルタで除去することが可能で ある.位相差を切り替えるこの構成は、従来型シグマデル タDACの入力信号を切り替えるだけなので電力、ハードウ ェアの面で上述の構成よりも有利になりえる.

6. まとめ

LSI 試験のための歪の小さい正弦波, 2トーン信号をシグ マデルタ DAC 信号発生回路で発生するための2つのディ ジタル歪補正技術を提案し, その有効性をシミュレーショ ンにより確認した. 今後は実機による効果の検証を行って いく.



4⁄6



図 11 提案1の構成で2つの DAC 特性にばらつきがある場合の出力パワースペクトル



謝辞: 有意義な御討論をいただきました 宮下博之、松 浦達治、矢野雄二、力野邦人、岸上真也、我毛辰弘、山口 隆弘、高井伸和、新津葵一 各氏に謝意を表します.

文 献

- M. Burns, G. W. Roberts, Introduction to Mixed-Signal IC Test and Measurement, Oxford University Press (2000).
- (2) 小林春夫,山口隆弘,「ディジタルアシスト・アナログ・テスト技術 - ナノ CMOS 時代のアナログテスト技術・」電子情報通信学会 集積回路研究会,大阪(2010年7月)
- (3) H. Kobayashi, ""Issues and Challenges of Analog Circuit Testing in Mixed-Signal SOC,"東京大学 VDEC「アドバンテスト D2T 寄附 研究部門」D2T シンポジウム (2009 年 12 月)
- (4) G. W. Roberts, A. K. Lu, Analog Signal Generation for Built-In-Self-Test of Mixed-Signal Integrated Circuits, Kluwer Academic Publishers (1995).
- (5) B. Dufort, G. W. Roberts, Analog Test Signal Generation Using Periodic $\Sigma \Delta$ -Encoded Data Streams, Kluwer Academic Publishers (2000).
- (6) A. Maeda, "A Method to Generate a Very Low Distortion, High Frequency Sine Waveform Using an AWG", IEEE International Test Conference (Oct. 2008).

- (7) 若林和行,小林修,小林春夫,松浦達治,「信号発生器用 DAC の非 線形性補正」電子情報通信学会 ソサイエテイ大会,大阪 (2010年9月)
- (8) 加藤啓介、小林春夫、「任意波形発生器での2トーン信号相互変調歪みのディジタル補正」 電子情報通信学会 ソサイエテイ大会、大阪 (2010年9月)
- (9) R. Shreier, G. C. Temes, Understanding Sigma-Delta Converters, Wiley-IEEE Press (2004).
- (1 0) F. Maloberti, Data Converters, Springer (2007).
- (11) 本木義人,菅原秀武,小林春夫,小室貴紀,酒寄寛,「通信用 AD 変換器テスト評価のためのマルチトーン・カーブ・フィッティング・ アルゴリズム」,電子情報通信学会和文誌C, vol.J86-C, no.2, pp.186-196 (2003年2月).
- (1 2) R. Shrestha, E. Mensink, E. A. M. Klumperink, G. J. M. Wienk, B. Nauta, "A Multi-Path Technique Canceling Harmonics and Sidebands in a Wideband Power Upconverter" ISSCC Session 25.1 (Feb. 2006).